证券代码: 300296

利亚德光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2024-20

	■特定对象调研	□分析师会议
 投资者关	□媒体采访	□业绩说明会
系活动类	□新闻发布会	□路演活动
别	■现场参观	
	□其他(<u>电话会议)</u>	
参与单位	王昭贶	东方财富证券
名称及人	姜倩慧	东方财富证券
员姓名		
时间	2024年7月26日14:00-16	5:00
地点	会议室	
上市公司	李楠楠	董事会秘书兼副总经理
接待人员	刘阳	证券部副经理
姓名		
投资者关系对约	本次调研以现场参观和会议的方式举行,交流的主要内容如下: 1、请您介绍下公司智能显示板块目前经营情况? 答:我们智能显示板块分国内和国外两个市场维度:国内市场环境 今年以来比较平稳,体现在订单层面也是如此,我们从 4 月份开始执行 了直渠融合,直销渠道合并来看与去年同期基本持平; 海外亚非拉地区订单增长符合预期,在大客户开发方面也取得了一定进展,欧美地区相对弱一点。 2、公司今年采取直渠融合是出于什么考虑? 答:国内之前我们是有直销和渠道两种销售模式,直销以解决方案 为主,渠道主要是硬件批发为主,渠道占比约三分之一,但最近一两年	
		明,且中间商利润被压缩,行业出现去中间化
	趋势,针对市场的变化,我	战们从去年 11 月份开始探索新的销售模式,今

年正式提出了直销渠道融合发展策略,实行区域"省长制",统一调度和协调省内集团各种业务和资源,加大授权、培训和独立核算,减少内耗形成合力,深耕区域业务。

3、公司海外市场的具体布局和进展?

答:海外我们分欧美和亚非拉两个市场。欧美我们从 15 年收购美国 平达后就开始通过 Planar 品牌在高端市场推广,除去不可抗力的影响, 欧美地区发展一直比较稳定,去年底除了高端市场,中低端市场的需求 也不断出现,所以我们今年增加了 Leyard 品牌来扩大欧美中端和下沉市 场,实现市场全覆盖。亚非拉地区是从 2021 年小间距电视性价比达到最 优后开始投入大量人力物力拓展的一个市场,覆盖高中低端客户的同时 挖掘大客户资源。亚非拉地区这几年需求比较旺盛,目前订单也不错。

4、Micro方面目前进展情况如何?

答: Micro 我们有两个类型的产品。一个是 MIP,从推出至今已有三年多,期间在结构和成本上不断优化,下半年公司将推出 50 μ m 以下无衬底芯片的高阶 MIP 产品,将间距向下扩展到 0.3mm,成本也将进一步下降; 另一个是 COB,今年我们加大了 COB 的规模和产品种类,上市后的销量稳步向上。

5、MIP和COB产品的主要区别是什么?

答: COB 是将 LED 芯片封装在 PCB 板上,表面使用树脂材料封装,并实现发光显示; MIP 是通过半导体级封装思路,将微米级 Micro LED 倒装芯片通过巨量转移技术固晶至封装基板,进行封装切割,测试分选后形成 MIP 结构; MIP 适用更小的芯片,减小间距和降低成本的空间更大。目前 COB 主要集中在 1.25mm 间距的产品上,而 1.0mm 以下的产品 MIP 优势更明显。

6、Micro 降低成本的方式主要有哪些?

答:目前最关键的是芯片尺寸,我们主推 MIP 路径的一个核心理论就是未来芯片尺寸会越来越小,占产品成本的比重会不断降低,显示效果更好的同时成本也会下降,而 MIP 方式在芯片更小时优势更明显,我们今年要推出的高阶 MIP 将使用 50 微米以下的芯片,也将带来成本的进一步下降;另外就是规模化应用,通过提升规模,提高自动化水平,管理效率等降低成本;再就是背板的调整,比如跟合作方在研发的玻璃基板等。

7、公司在研发上的费用投入大概是多少?

答:每年基本是营收的5%左右。

8、公司出口到海外的产品类型主要是哪些?

答:从间距的角度基本是都覆盖,但不同国家对产品的要求不一样, 所以在原材料和结构上可能会有区别。

活动过程中,公司人员严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单	无
(如有)	
日期	2024年7月26日